

Schwerpunktthemen:

13. Mai 2025

Einführungsworkshop Grundlagen der Technischen Sauberkeit (optional)

14. Mai 2024

Führung bei Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

- Neuerungen VDA Bd. 19.1
- Neue Extraktionsverfahren
- · Neue Analysemethoden: REM
- TecSa-Konzept: Verpackung, Logistik, Transport
- Grenzwerte: Fasern und Partikel
- Elektromobilität: Auslegen von E-Systemen

15. Mai 2024

Workshops:

- Analytik
- Bauteilsauberkeit E-Mobilität
- · Logistik und Verpackung
- Sauberkeitskonzepte (Infos S. 4.)

Mit dabei:



Holger Brachmann Manager Technical Cleanliness, ZF Friedrichshafen AG



Volker Burger Geschäftsführer, CleanControlling



Jürgen Jenner Director Prototyping, MANN & HUMMEL GmbH



Dr. Jati Kastanja Product Manager, Senior Expert, Field of Business Software, ZEISS Research Microscopy Solutions, Carl Zeiss Microscopy GmbH



Andreas Peetz Chemical Engineering, Schaeffler Technologies AG & Co. KG



Sebastian von Kersten Supplier-Quality-Engineer, Robert Bosch GmbH

TECHNISCHE SAUBERKEIT



1. Tag: Mittwoch, 14. Mai 2025

08:00 Check in und Begrüßungskaffee

09:00

Begrüßung und Moderation



Andreas Großmann und Franziska Blume, Bereichsleitung Produktion, SV Veranstaltungen GmbH



Neuerungen VDA Bd. 19.1

09:15

Update Neuerungen VDA Bd.19.1



Dr.-Ing. Markus Rochowicz, Gruppenleiter Reinheitstechnik, Abteilung Reinst- und Mikroproduktion, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

TecSa-Konzept

09:45

Bosch Bauteil Sauberkeitskonzept durch Umsetzung Bosch Sauberkeitsnorm N33 9.9



- Inhalte der Bosch Norm N33 9.9
- Umsetzung der Sauberkeistsspezifikation bei der Elektrifizierung



- Bildung von Coreteams zb. Fertigung, Entwicklung, Logistik, Einkauf
- Bildung von Synergien intern sowie extern
- Bewerten von vorhandenen Sauberkeitsniveau ob Optimierungen notwendig sind

Jürgen Krappmann, Purchasing Quality and Technology Machined Parts, Heat Treatment und

Sebastian von Kersten, Supplier-Quality-Engineer, Robert Bosch GmbH

10:15

10 Jahre TecSa mit Gewinn



- Aus Bauteilsauberkeitsprüfungen und Schadensanalysen lernen
- Vom Labor in die Fertigung & Montage
- Fertigungsprozesse aufnehmen und katalogisieren
- Montageprozesse verstehen und Sauberkeitsmaßnahmen umsetzen
- Die TecSa in Neukonstruktionen etablieren
- Der Gewinn für den Kunden

Holger Brachmann, Manager Technical Cleanliness, ZF Friedrichshafen AG

10:45 Kaffeepause und Besuch der Fachausstellung

11:15

Sauberkeitsanforderung bei der Produktion elektrischer Komponenten im Automobilsektor



Grenzwerte: Partikel und Fasern

11:45

Einführungsvortrag: Die Faserproblematik



- Anforderungen
- Grenzen der Erreichbarkeit
- Beherrschungsansätze

Dr.-Ing. Markus Rochowicz, Gruppenleiter Reinheitstechnik, Abteilung Reinst- und Mikroproduktion, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

12:00

Isolationsverhalten von Fasern bis 800 V und Grenzwertfindung für Partikel und Fasern



12:30

Podiumsdiskussion:



Neue Anforderungen in der E-Mobilität: Grenzwerte von faserförmigen Partikeln – Sinnhaftigkeit, Schadensfälle. Was für Aufwand steckt dahinter?

- · Spannungsfeld Definition Faser
- Schädigungspotenzial und Schadensbilder
- · Aufwand TecSa-Konzept für Fasern in der Montage
- · Aufwand bzgl. Labortechnik











- Moderation: Andreas Großmann
 Diskutanten:
- 2 Dr. Marc Nikolussi, Mobility Electronics Head of Engineering Assembly and Interconnect Technology, Robert Bosch GmbH
- 3 **Dr.-Ing. Markus Rochowicz**, Gruppenleiter Reinheitstechnik, Abteilung Reinst- und Mikroproduktion, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
- 4 Dr.-Ing. Helmut Schweigart, Leiter Reliability & Surfaces ZESTRON Europe a business division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH
- **S** David Costerousse, Fertigungstechnologie Antriebe, AUDI AG

13:00 Mittagspause und Besuch der Fachausstellung

14:00



Die Bedeutung von Sauberkeit bei der Herstellung der weltweit präzisesten Spiegel – Wie sauber kann sauber sein? Die Herstellung von EUV-Lithographieoptiken

- Einblick in die Welt der ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology
- Welche Sauberkeitsanforderungen werden an eine Lithographieoptikherstellung gestellt?
- · Wie sehen die technischen Lösungen dafür aus?

Dr. Martin Nalbach, ZEISS Expert Ladder – Senior Cleanliness Auxiliaries & Equipment (SMT-DTMC), ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology, Carl Zeiss SMT GmbH

14:45 Abfahrt zur Werksführung: Zeiss (Oberkochen)



TECHNISCHE SAUBERKEIT



1. Tag: Mittwoch, 14. Mai 2025

15:15 Beginn der Werksführung

ZEISS Industrial Quality Solutions ist ein führender Hersteller von Lösungen für die mehrdimensionale Messtechnik. Dazu zählen etwa Koordinatenmessmaschinen, optische und multisensorische Systeme, Mikroskopiesysteme für die industrielle Qualitätssicherung sowie auch Messtechniksoftware für die Automobilindustrie, den Flugzeugund Maschinenbau sowie die Kunststoffindustrie und die Medizintechnik. ZEISS Industrial Quality Solutions ist Teil der Sparte Industrial Quality & Research.

Bei dieser Führung können Sie an verschiedenen Stationen die Qualitätssicherung und ihre Anwendungen kennenlernen, natürlich auch mit Bezug zu den besonderen Anforderungen regulierter Branchen. Qualitätssicherung für höchste technische Anforderungen:

Meistern Sie die Hürden in einer von Regularien bestimmten Branche. ZEISS kennt die Vorschriften, ihre Anforderungen und die Herausforderungen, denen sich Hersteller und ihre Qualitätsabteilungen stellen müssen.



Unser vernetztes Portfolio bietet maßgeschneiderte Hard- und Softwarelösungen an, die Industriestandards unterstützen und innerhalb eines kohärenten Systems arbeiten.

Wir geben damit den Herstellern die benötigte Sicherheit und unterstützen sie gleichzeitig dabei, die gewünschte Produktivität zu erreichen.

17:00	Ende der Führung und Rückfahrt	
19:30	Abendveranstaltung	

2. Tag: Donnerstag, 15. Mai 2025

09:00 Begrüßung und Recap 1. Tag

Neue Analysemethoden

09:15 Pote



Potenziale des maschinellen Lernens in der mikroskopischen Partikelanalyse nach VDA-Band 19.1

- Vorgehensweise der Einlernprozedur für Partikel in das KI-System
- Vergleichsmessungen von Analysefiltern mit und ohne KI-Unterstützung



Dr. Jati Kastanja, Product Manager, Senior Expert, Field of Business Software, ZEISS Research Microscopy Solutions, Carl Zeiss Microscopy GmbH und

Yasemin Müller, Consulting Analytik, CleanControlling GmbH

09:45



Vergleichbarkeit der Partikelklassifizierung bei REM-Analysen

Andreas Peetz, Chemical Engineering, Schaeffler Technologies AG & Co. KG

10:15 Kaffeepause und Besuch der Fachausstellung

TecSA in der Vorserie

10:45

TecSa in der Vorserie: Chancen und Risiken



- Ausgangslage Unterschiede in Muster- und Serienphase aus TechSa Sicht
- Musterphase vs. Serienphase Analyse der Stärken & Schwächen
- Musterphase vs. Serienphase Ableitung der Chancen & Risiken
- Lösungsansätze zur Grenzwerterfüllung i.d. Musterphase
- Voraussetzung zur erfolgreichen Grenzwerterfüllung aus Lieferantensicht

Jürgen Jenner, Director Prototyping, MANN & HUMMEL GmbH

Neue Extraktionsverfahren

11:15

Robustheitssteigerung durch gezielte Analysen von E-Antrieben

Tamas Bode, Fachreferent Technische Sauberkeit, Audi Hungaria

Mediensauberkeit

11:45



- Vortrag angefragt

 · Xxxxx
- Xxxxx
- Xxxxx
- Referent tbd.

12:15 Mittagessen und Besuch der Fachausstellung

Meet and Greet - World Café

Das World Café ist ein moderiertes Workshop-Format, das darauf abzielt, den Austausch von Wissen, Ideen und Perspektiven in einer Gruppe zu fördern. Wir bieten Ihnen 4 Themen in 4 Räumen an. Im Raum sind jeweils 3 Tische. An jedem Tisch diskutiert eine kleine Gruppe (5–10 Personen) für 15 Minuten über das Thema. Gedanken, Ideen und Notizen werden auf das Tischpapier oder Moderationskarten geschrieben. Nach Ablauf der Zeit wechseln die Teilnehmenden die Tische oder Räume. Am Ende werden die Ergebnisse aller Tische zusammengetragen und im Plenum präsentiert. Es werden Muster, wiederkehrende Ideen und innovative Ansätze identifiziert.

13:30	Vorstellung Konzept Meet and Greet – World Café				
13:45	Thementische		2,1	L 3/1	
14:30	Zeit zum Wechseln/Teilnahme an einem der Unter- themen oder Raumwechsel und kurze Kaffeepause				
14:50	Thementische			L 3,1	
15:40	Fortsetzung Tagung im Plenarsaal, Recap World Cafés und Verabschiedung				
16:00	Ende der Tagung				

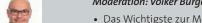
TECHNISCHE SAUBERKEIT



* Dienstag, 13. Mai 2025, Schlosshotel Hellenstein (neben Congress Heidenheim)

18:00 - 19:30

Einführungs-Seminar: Grundlagen der Technischen Sauberkeit nach VDA 19 Teil 1 und 2 Moderation: Volker Burger, Geschäftsführer, CleanControlling



- Das Wichtigste zur Messtechnik nach VDA19 Teil 1
- Montage und Produktionssauberkeit nach VDA19 Teil 2

Dieser Grundlagenworkshop dient der Vorbereitung auf die nachfolgende Fachtagung und deren Vorträge und soll den Einstieg für Teilnehmer, die sich neu mit dem Thema Technische Sauberkeit befassen, erleichtern.



Plenarsaal 1:

TecSa-Konzept



David Costerousse, Fertigungstechnologie Antriebe, AUDI AG und Robert Rissling-Staupendahl, Mechanical Components, Research & Development, ZF Friedrichshafen AG

Workshopraum 2:

Analytik

Volker Burger, Volker Burger, Geschäftsführer, CleanControlling GmbH





Workshopraum 3:

Logistik/Verpackung



Moderation:

Ralf Kuballa, Lead Expert Technical Cleanliness, HELLA GmbH & Co. KGaA und

Jürgen Krappmann, Purchasing Quality and Technology Machined Parts, Heat Treatment Robert Bosch GmbH



Bauteilsauberkeit E-Mobilität

Birgit Fruggel, Senior Expert Technische Sauberkeit Montage & Klebeverbindungen, Schaeffler Technologies AG & Co. KG und

Julian Baer, Powertrain Solutions, Manufacturing Center of Competence Adhesive Technology Manufacturing (PS/MFT-ADT), Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH





Aussteller















Fachbeirat



Jürgen Anhalt, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG



David Costerousse AUDI AG



Andreas Großmann Moderator



Mario Trautner BMW Group



Julian Baer Robert Bosch GmbH



Sven Finger Volkswagen AG



Robert Rissling-Staupendahl ZF Friedrichshafen AG



Florian Treptow Petrofer Chemie



Anton Belmann MANN+HUMMEL GmbH



Harald Fritzsche Microdul AG



Sebastian Schlegel Technische Beratung Verbindungstechnik



Volker Burger CleanControlling



Birgit Fruggel Schaeffler Technologies AG & Co. KG



Daniel Schmidt ARNOLD UMFORMTECHNIK GmbH & Co. KG

Anmeldung unter: www.sv-veranstaltungen.de/tecsa





15. Fachtagung

TECHNISCHE SAUBERKEIT



Veranstaltungstermin

14. und 15. Mai 2025

Veranstaltungsort

Congress & Event Heidenheim Hugo-Rupf-Platz 1 89522 Heidenheim an der Brenz

Übernachtungsmöglichkeiten

Schlosshotel Hellenstein Hugo-Rupf-Platz 2 89522 Heidenheim an der Brenz Tel: +49 (0)7321 3053-0 E-Mail: kontakt@schlosshotelhellenstein.de Homepage Einzelzimmer 130,00 €

Bitte reservieren Sie Ihr Hotelzimmer zu Sonderkonditionen bis 13. Februar 2025 direkt im Hotel unter dem Stichwort SV Veranstaltungen.

* zzgl. gesetzl. MwSt.

Teilnahmegebühr

2-Tages-Ticket: 1.895 €* 100,- Euro Frühbucherrabatt bis 03. Februar 2025

Leistungen bei Kongressteilnahme:

- · Kongressunterlagen als Download
- Teilnahme an den TecSa-Workshops
- · Möglichkeiten zum exklusiven Networking auf der Abendveranstaltung am 14. Mai 2025
- Erfrischungen in den Pausen und Mittagessen
- Werksführungen mit Bustransfer zu Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH (Achtung begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Ausschluss von Wettbewerbern möglich)

Ihre Kontakte



Bereichsleitung Produktion Franziska Blume franziska.blume@ sv-veranstaltungen.de



Organisation und Anmeldung Claudia Weißbacher Tel.: +49 8191 125-250 claudia.weissbacher@ sv-veranstaltungen.de



Ausstellung und Sponsoring Iris zu Löwenstein Tel.: +49 8191 125-429 iris.loewenstein@ sv-veranstaltungen.de







